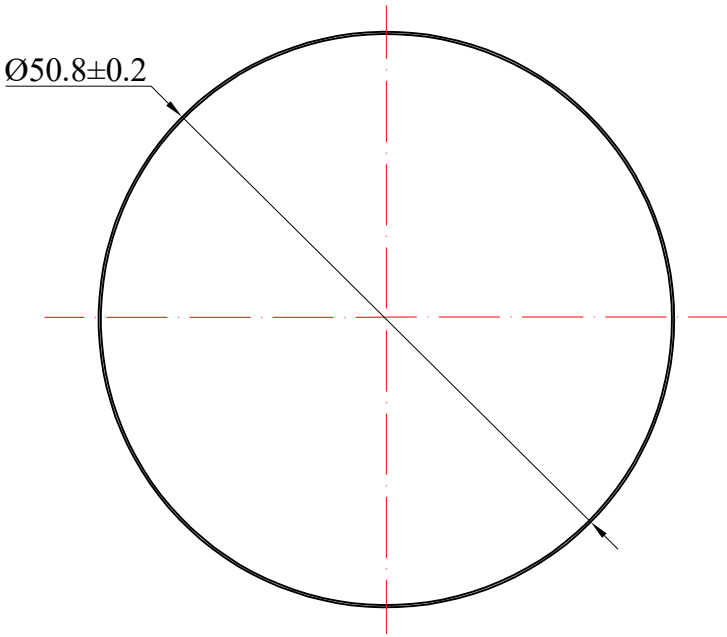




技术要求

- 1. 通光孔径：>90%
- 2. 电阻率：>1000
- 3. 分束比（%）：60：40
- 4. 光洁度：60/40
- 5. 平行度：≤2arcmin
- 6. 表面精度：±0.01mm
- 7. 元件类型：平-平
- 7. 镀膜：太赫兹增透膜

责任	签字
描图	
描校	

							名	称	图 纸 编 号	比	例
旧 底 图 总 号		标 记	处 数	更 改 依 据	签 名	日 期	硅分束镜		SSF131011	3 : 2	
		设 计					材	料	数 量	重	量
		制 图									
底 图 总 号		检 图					HRFZ-Si (高阻硅)				
		描 图					所 属 装 配 图 号	共	张	第	张
		校 对									
日 期	签 名	会 签							OMTCOLS		
		标 准									
		批 准									